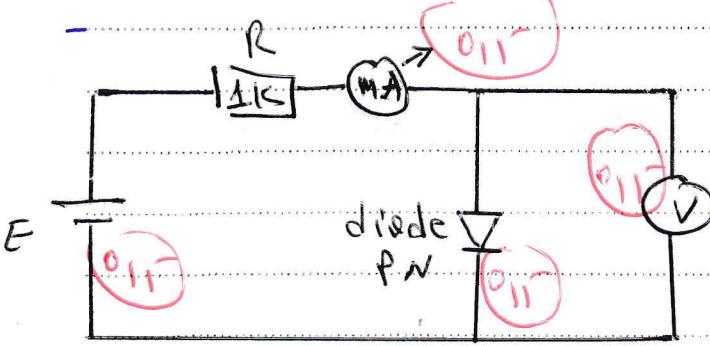


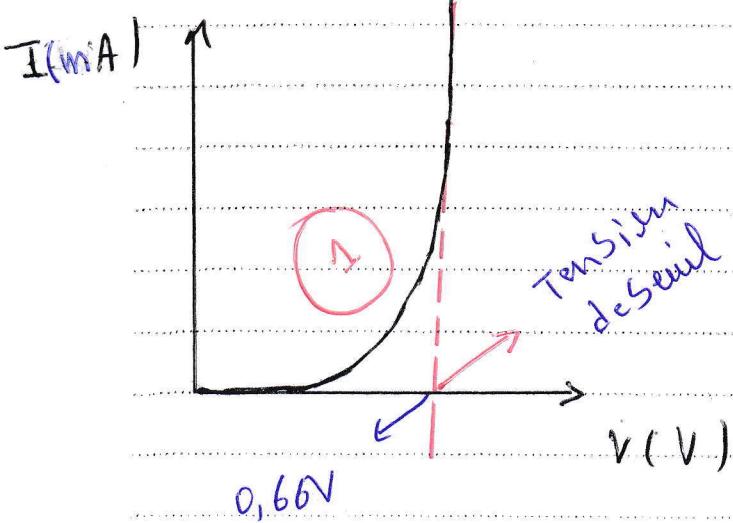
corrigé type de l'examen de "Tl physique des semiconducteurs"

exo 1:

- 1) La figure 1, représente la caractéristique I(V) de la diode PN polarisée en direct.
- une fois la diode entièrement polarisée en direct les pertes majéntaires diffusent de la région N vers la région P pour les trous.
 - pour les trous ($N \rightarrow P$) pour les électrons ($P \rightarrow N$) le courant total de la diode est le courant de trous + le courant d'électrons.

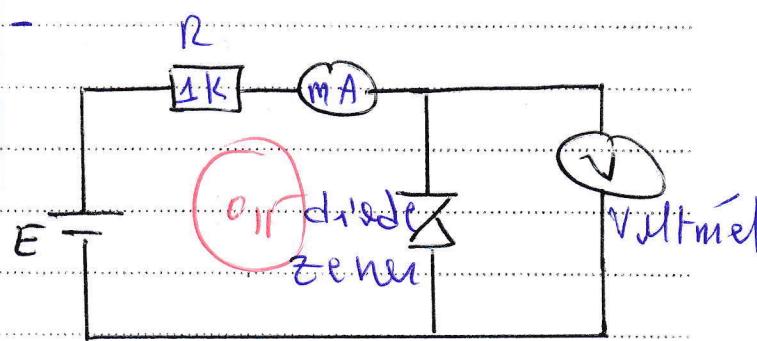


(V) voltmètre

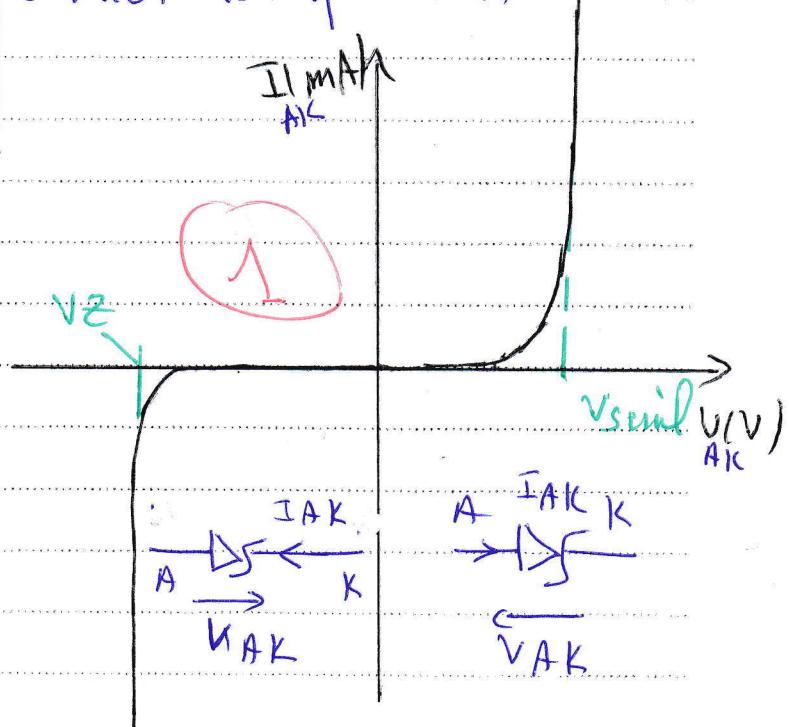


exo 2:

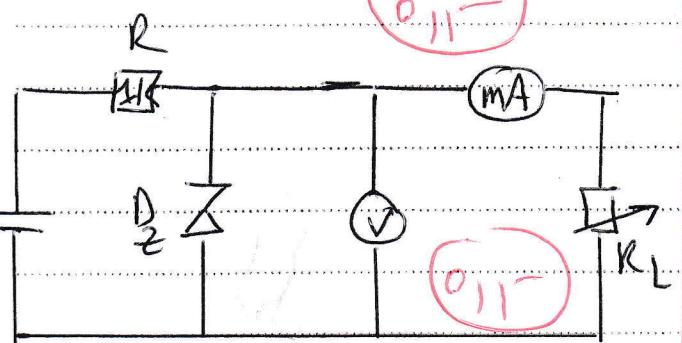
- 1) Diode Zener
- réalisation du montage
 - variation de la tension de la source de polarisation E , de 1 à 10V.
 - Enregistrement des valeurs du courant qui traverse la diode.
 - Enregistrement des valeurs de la tension aux bornes de la diode.



caractéristique I(V)



3 - la diode Zener polarisée en inverse est utilisée en stabilisation de tension



Exercice 3 :

~~Q11~~ L'application de $V_{GS} \geq 0$, entraîne la création de champ E .

- E a tendance de chasser les trous près de l'interface alors il crée une ZCE
- si V_{GS} atteint V_{th} , le champ augmente et la concentration des électrons augmente \Rightarrow il y a création d'un canal d'électrons.

< régime de conduction >

- si $V_{GS} > V_{th}$ et V_{DS} faible la densité des électrons augmente, la résistance au couplage diminue la pente I_{DS} / V_{DS} augmente

< régime ohmique >

- $V_{GS} > V_{th}$ et V_{DS} très élevée, la résistance entre drain et source (dans le canal côté drain) diminue.

~~Q11~~

- le champ d'injection dans la zone de canal côté drain, \Rightarrow la concentration d'électrons diminue.

< caractéristique intermédiaire >

- $V_{DS} > V_{th}$ et V_{DS} importante, $V_{DS} = V_{GS}$ \rightarrow canal principale
- la conduction est assurée par E et

~~Q11~~

~~Q11~~ Le schéma du MOSFET

- le fonctionnement électrique

- la tendance de la caractéristique

- le tracé de la caractéristique

les axes

la rampe

l'échelle de dessin

~~Q11~~